

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2025-050

## 北京君正集成电路股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公司核心竞争力，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行境外上市外资股股票（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司于2025年8月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司拟向香港联交所提交本次发行上市的申请文件以及拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交本次发行上市的备案材料，并且根据需要取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案后，公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

截至本公告披露日，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终确定。

本次发行上市能否通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有较大不确

定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十五日